

### [Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



[\*\*Laboratoria\*\*](#)  
[\*\*.net\*\*](#)  
[\*\*Innowacje\*\*](#)  
[\*\*Nauka\*\*](#)  
[\*\*Technologie\*\*](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



- [Nowe technologie](#)
- [Felieton](#)
- [Tygodnik "Nature"](#)
- [Edukacja](#)
- [Artykuły](#)
- [Przemysł](#)

[Strona główna](#) > [Edukacja](#)

## **AGH: testowy dostęp do Emerald Engineering eJournal Collection**



**Biblioteka Główna zaprasza do testowania czasopism elektronicznych Emerald Engineering. Kolekcja składa się z 22 czasopism technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii mechanicznej i elektrotechniki, a także automatyki, robotyki i matematyki obliczeniowej.**

Test obejmuje roczniki bieżące i archiwalne od połowy lat dziewięćdziesiątych 20 wieku.

Lista dostępnych czasopism w kolekcji Emerald Engineering eJournal Collection:

- Aircraft Engineering and Aerospace Technology
- Anti-Corrosion Methods and Materials
- Assembly Automation
- Circuit World
- COMPEL
- Engineering Computations
- Grey Systems
- Industrial Lubrication and Tribology
- Industrial Robot
- International Journal of Clothing Science and Technology
- International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics
- International Journal of Intelligent Unmanned Systems
- International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow
- International Journal of Pervasive Computing and Communications
- International Journal of Structural Integrity
- International Journal of Web Information Systems
- Kybernetes
- Microelectronics International
- Multidiscipline Modeling in Materials and Structures
- Pigment & Resin Technology
- Rapid Prototyping Journal
- Sensor Review

**[Adres testowego dostępu do bazy](#)** (potrwa do 15 listopada 2014 r.).

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej:  
tel. 12 617 32 15, e-mail: [oin@bg.agh.edu.pl](mailto:oin@bg.agh.edu.pl)

Źródło: [www.agh.edu.pl](http://www.agh.edu.pl)

<https://laboratoria.net/edukacja/22423.html>

**Informacje dnia:** [Susza/ Ulewne deszcze i fale upałów to dwie strony zmiany klimatu](#) [Wypalenie rodzicielskie może być poprzedzone spadkiem ciekawości](#) [Studenci z Wrocławia pracują nad komunikacją opartą na falach mózgowych](#) [Sztucznej inteligencji brakuje „iskry” i smaku badawczego](#) [Już za 3 tygodnie branża spotka się na PCI Days 2026](#) [Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej](#) [Susza/ Ulewne deszcze i fale upałów to dwie strony zmiany klimatu](#) [Wypalenie rodzicielskie może być poprzedzone spadkiem ciekawości](#) [Studenci z Wrocławia pracują nad komunikacją opartą na falach mózgowych](#) [Sztucznej inteligencji brakuje „iskry” i smaku badawczego](#) [Już za 3 tygodnie branża spotka się na PCI Days 2026](#) [Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej](#)

## **Partnerzy**